

# 2017

# Technology Seminar

# TRI innovation

## Inspection and Testing for the Smart Factory

### 迎接智慧工廠的到來

日期..... 時間.....

**09** MAR **9:00AM**  
2017 **16:00PM**

地點.....

TRI Production Center Linkou  
TRI 林口生產中心

## 時程

- 9:20~9:40** 報到  
報名與早餐

---

- 10:00~10:10** 開場  
林副總 開場及前言

---

- 10:10~10:50** 3D SPI  
高速及自動化3D SPI

---

- 10:50~11:40** 3D AOI  
超精準3D 爬錫與焊點檢測

---

- 11:40~12:00** 產品展示  
現場產品展示

---

- 12:00~13:30** 午餐  
用餐及交流

---

- 13:30~14:20** AXI, CT 檢測  
革命性斷層掃描(CT)應用與 NPI Solutions

---

- 14:20~15:00** Multi-core ICT Testing  
新型多核心TR5001 SII 系列 ICT

---

- 15:00~15:30** YMS 4.0 生產良率管理系統

---

- 15:30~16:00** 茶點+產品展示

---

- 16:00** Q&A, 有獎徵答

## 新產品介紹



### TR7007Q 3D SPI

智慧型走停式3D SPI，擁有高速 CoaXPress取像及四向數位條紋光投影，最高解析度可達6μm，適合 0250125 mm微小元件檢測。



### TR7500QE 3D AOI

精準型走停式3D AOI，擁有四向數位條紋光投影及高速CoaXPress取像，提供完整多角度覆蓋率，可檢測錫點的爬錫品質及高度。



### TR7600 SIII AXI

全新3D X射線檢測系統擁有超高速線性相機及高解析的斷層數位掃描(CT)，可檢測複雜的多層板及隱藏式錫點。



### TR5001DV SII ICT

新型真空式雙核心平行測試的ICT檢測方案，提升檢測精準度、速度、產能及減低人力需求

若有任何問題請連絡:

Susan Hsu 小姐 Tel: +886-2-2832-8918 分機 2585 或 email: [Susan\\_Hsu@tri.com.tw](mailto:Susan_Hsu@tri.com.tw)

<http://marketing.tri.com.tw/2017seminar/tw.aspx>

# 誠邀參加!

## 線上報名請按此

德律® TRI INNOVATION®

